



各 位

2023年9月26日

会 社 名 日本電子材料株式会社
代 表 者 代表取締役社長 坂田 輝久
(コード番号 6855 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員 管理部門統括部長 石本 浩久
電 話 06(6482)2007

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、2023年5月15日に公表いたしました2024年3月期第2四半期(累計)連結業績予想数値(2023年4月1日~2023年9月30日)及び2024年3月期通期連結業績予想数値(2023年4月1日~2024年3月31日)を、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 連結業績予想の修正

2024年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正(2023年4月1日~2023年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する四半 期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	百万円 8,100	百万円 300	百万円 300	百万円 200	円 銭 15.87
今回発表予想(B)	7,700	△70	80	△40	△3.17
増減額(B-A)	△400	△370	△220	△240	
増減率(%)	△4.9	—	△73.3	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (2023年3月期第2四半期)	9,562	1,240	1,530	1,082	85.89

2024年3月期通期連結業績予想の修正(2023年4月1日~2024年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期 純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	百万円 17,000	百万円 1,900	百万円 1,900	百万円 1,400	円 銭 111.08
今回発表予想(B)	16,100	300	500	390	30.90
増減額(B-A)	△900	△1,600	△1,400	△1,010	
増減率(%)	△5.3	△84.2	△73.7	△72.1	
(ご参考)前期実績 (2023年3月期)	20,781	3,205	3,338	2,612	207.25

2. 修正の理由

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、電動化が進む自動車向けや、急激に需要が高まっている生成AI向け等、一部では需要回復の兆しがあるものの、世界的な景気後退リスクが払拭されない中、スマートフォンやパソコンの需要低迷等の影響により、長期化するメモリーを中心とした生産調整や、設備投資が前年に対して大きく削減される等、全体としては不透明な状況で推移しております。

当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては、非メモリー向けプローブカードは底堅く推移しているものの、メモリー向けプローブカードの需要の落ち込みが想定以上に大きい影響により、当初の予想を下回る見通しとなりました。利益面につきましても、コスト削減の推進や為替が円安で推移しているものの、売上高の減少に伴う工場稼働率の低下やプロダクトミックスの変化の影響等により、当初の予想を下回る厳しい見通しとなりました。

当第2四半期以降につきましても、当初予想していた付加価値の高い製品を含め、プローブカード需要の本格的な回復には至らず、厳しい状況が継続すると予想されるため、2023年5月15日に公表した通期業績予想値を修正いたします。

なお、配当予想につきましては年間1株当たり40円(第2四半期末20円、期末20円)に変更はありません。
注) 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上